BW1/BW2 300–6000 MHz RF 功率放大器，典型47 dBm，RS-485

模块分别规定BW1为300–2000 MHz、BW2为2000–6000 MHz。输出功率最小46 dBm、典型47 dBm，增益最小46 dB、典型47 dB。

最大尺寸为200 × 160 × 25 mm，采用SMA输入、N输出及七针混合D-Sub。3、4号针脚提供RS-485，5号针脚选择频段；50 W输出条件下典型电流为10 A。



电气规格

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率 — BW1	BW1	300	-	2000	MHz
工作频率 — BW2	BW2	2000	-	6000	MHz
饱和射频输出功率	Pout	46	47	-	dBm
功率增益	Gp	46	47	-	dB
功率增益平坦度	Gp	-	±2	-	dB
驻波比	S11	-	1.5	-	-
50 W 条件下的谐波	H	-	-12	-	dBc
杂散信号	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	24	28	32	VDC
功率附加效率	Eff	-	20	-	%
Pout = 50 W 条件下的电流消耗	IDD	-	10	-	A

监测与保护

参数	规格
监测	电压、电流、输出功率、反射功率及温度
输出驻波保护	VSWR 3–3.5 → 关断
过温保护	85 °C → 关断
供电保护	(VDC >32 V) 或 (VDC <24 V) 或 反接 → 关断
过流保护	IDD >15 A → 关断

绝对最大额定值

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm 最大
Pout = 50 W 条件下的负载 VSWR	3:1; 所有负载相位和幅度；连续
热过载	85 °C → 关断 (最大)

环境规格

本组环境参数为设计目标值。请按项目确认适用条件。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-20	-	50	°C
存储温度 [1]	-25	-	65	°C
相对湿度（无凝露）	-	-	95	%

[1] 存储温度

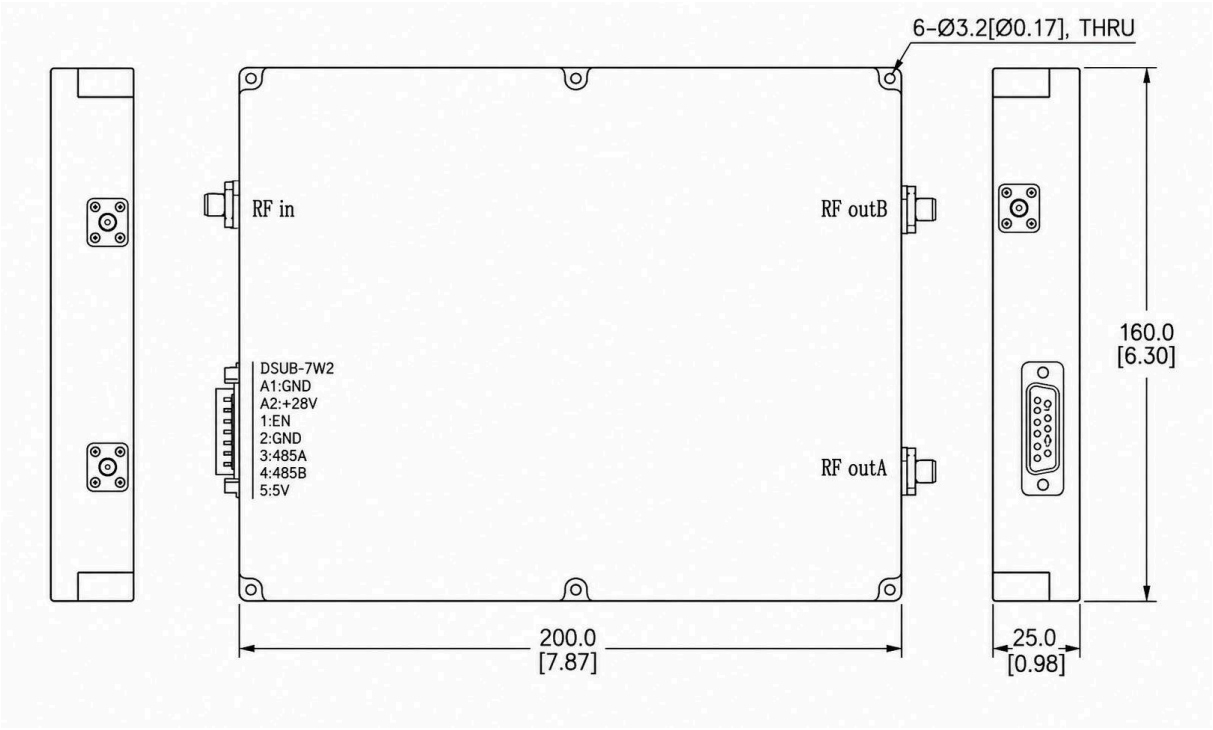
直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
A1	A1 — 接地	接地
A2	A2 — 电源正极	+28V
1	1 — 使能	TTL 高电平（3.3 V）；内部下拉
2	2 — 接地	接地
3	3 — 485A	RS-485 串行通信
4	4 — 485B	RS-485 串行通信

机械规格

SW 引脚 5 的原表将 TTL 高、低电平均写为 3.3 V，图纸却将引脚 5 标为 5 V。切换电平及其波段对应关系暂不发布；连接 SW 前须确认控制电平和波段选择方式。

参数	数值	单位
外形尺寸	200 × 160 × 25 mm (最大)	mm
重量	2 kg (最大)	kg
射频输入连接器	SMA, 母头	-
射频输出连接器	N, 母头	-
直流/控制接口	混合型, D-Sub 7, 公头	-



当前出版记录 · 1.4 · 2026-11-11. 规格表内容更新。 替代版本 1.3.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。